

第 72 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

日時： 2025 年 5 月 30 日（金） 13：00～17：10 （受付 12：30～）

場所： TKP 秋葉原カンファレンスセンター ホール 3B

Microsoft Teams ハイブリッドでの開催

1. 開会の挨拶 (13：00－13：05 5分)
2. JAXA からの情報① (13：05－13：35 30分)
 - 2.1 2025 年度安全・信頼性推進部新体制の紹介
 - 2.2 『耐宇宙環境電子部品技術の戦略的研究開発』FY2025 計画
～新しい中期計画に対応した重点化領域について～／第一研究ユニット
 - 2.3 ナノブリッジ FPGA 利用促進強化に向けた JAXA の取組み
～旧来型研究開発からの脱却と「死の谷」を渡るために～／第一研究ユニット
3. 部品メーカーからの情報 (13：35－14：35 60分)
 - 3.1 ファインピッチプリント配線板の認定範囲の拡大について／日本シイエムケイ(株)
 - 3.2 抵抗器(RWS)の QML 移行についての計画／真田 KOA(株)
 - 3.3 2040/M105-1005X7SB104KR のデンドライト発生対策に係る報告
認定部品の再構築構想について / (株)福井村田製作所
 - 3.4 次世代 MPU の開発完了の報告／三菱重工業(株)
4. JAXA からの情報② (14：35－15：25 50分)
 - 4.1 宇宙転用可能部品の宇宙適用ハンドブック(小型衛星、超小型衛星編)(JERG-2-027)
の制定のお知らせ
 - 4.2 一般共通仕様書 (JAXA-QTS-2000) 変更仕様書第二号発行のお知らせ
 - 4.3 品種別共通仕様書 2 件の制改訂のお知らせ
 - 4.4 DLR 主催部品会議 2025 参加報告
- ◆休憩◆ (15：25－15：40 15分)
5. 認定審査代行機関からの情報 (15：40－15：50 10分)
 - 5.1 認定審査代行機関からの情報／HIREC(株)
 - 5.2 認定審査代行機関からの情報／(株)エイ・イー・エス
6. 海外情報 (15：50－16：45 55分)
 - 6.1 CE-12/CE-11 及び NEPAG 参加報告
 - 6.2 ACCEDE/ESCCON 参加報告
 - 6.3 SCSB 参加報告
 - 6.4 ISTFA2025 の開催案内
7. 宇宙用部品コンソーシアム 2025 年度活動計画 (16：45－17：00 15分)
8. その他 (17：00－17：05 5分)
 - 8.1 今年度のイベント紹介
9. 閉会の挨拶 (17：05－17：10 5分)

意見交換会：17：30～19：30

第 72 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

※資料配布

配布①：QPL/QML 部品認定計画

配布②：QTS/ADS の制改定状況

配布③：認定部品の主な変更管理状況

配布④：MIL 仕様書・規格類制改訂状況